

Fiera: Sala e Robiglio tagliano nastro Innovation Alliance

2018-05-29 16:27:00

ZCZC6909/SXR

OMI85867_SXR_QBXH

R CRO S42 QBXH

Fiera: Sala e Robiglio tagliano nastro Innovation Alliance

Scannavini, sinergie per aumentare massa critica

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 29 MAG - Le sinergie sono il tema forte della 'mega' rassegna delle tecnologie rivolte al futuro di Industry 4.0, Innovation Alliance. "Milano da tempo ha imparato a fare sistema e a trarre forze dal cambiamento, nell'urbanistica, nell'architettura nel piano di governo del territorio fino al 2030, nella sinergia con la sua Fiera. Il messaggio è: stiamo insieme, confrontiamoci ma stiamo insieme. Il nostro segreto è che ognuno sta facendo la sua parte" ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala tagliando il nastro insieme al vicepresidente di Confindustria Carlo Robiglio, il presidente di Ice Michele Scannavini e l'ad di **Fiera Milano** **Fabrizio Curci**.

Di sinergie positive ha parlato anche Scannavini. "L'Ice, che ha raddoppiato gli investimenti per il settore delle tecnologie con 40 milioni in due anni sostiene Innovation Alliance che è stata capace di mettere insieme cinque manifestazioni su cinque settori importanti della meccanica dimostrando che c'è la volontà di lavorare in un sistema integrato aumentando massa critica e potere contrattuale nei confronti di quelli che sono i

nostri concorrenti esteri". "Questa - ha concluso Scannavini - è una direzione corretta che anche altri settori, come ad esempio quello alimentare dove c'è ancora parecchia dispersione a livello fieristico, dovrebbero prendere in considerazione".